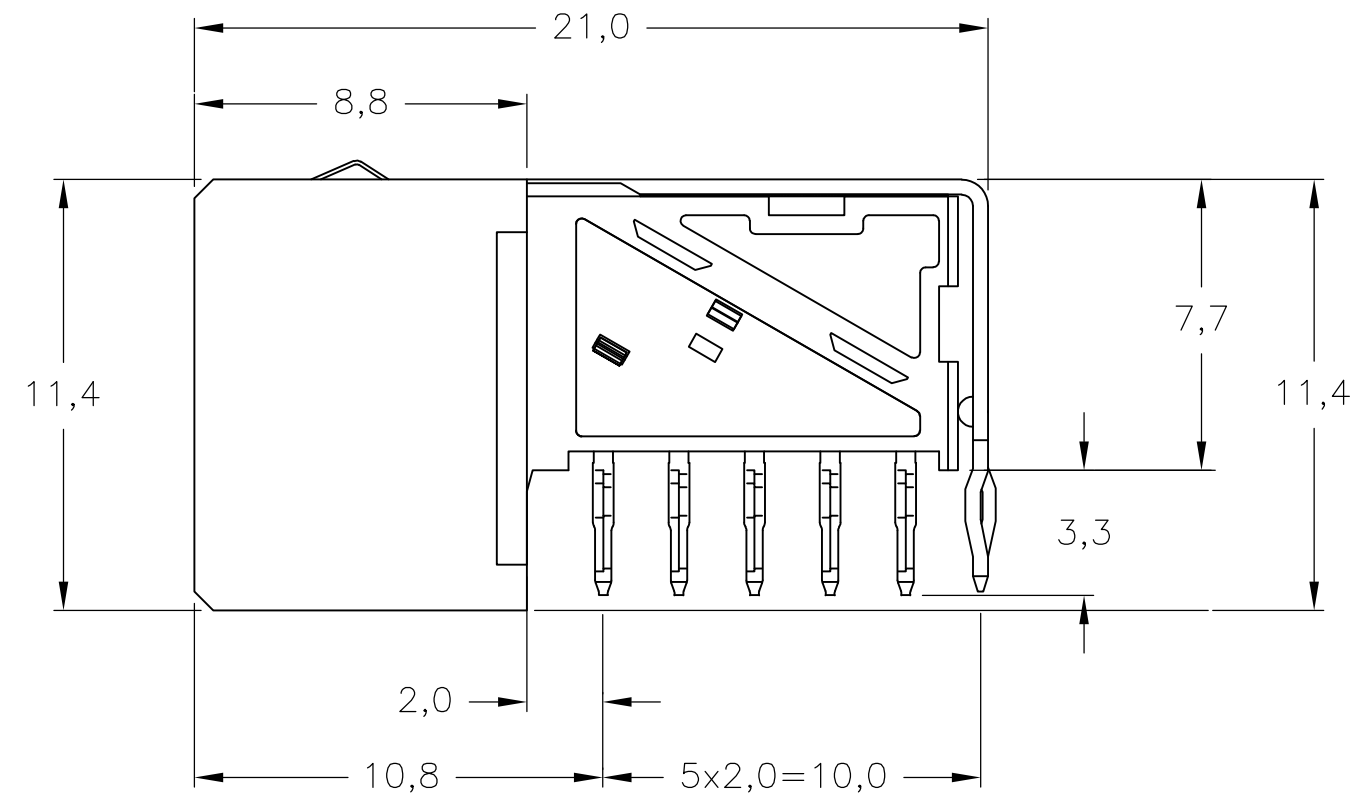
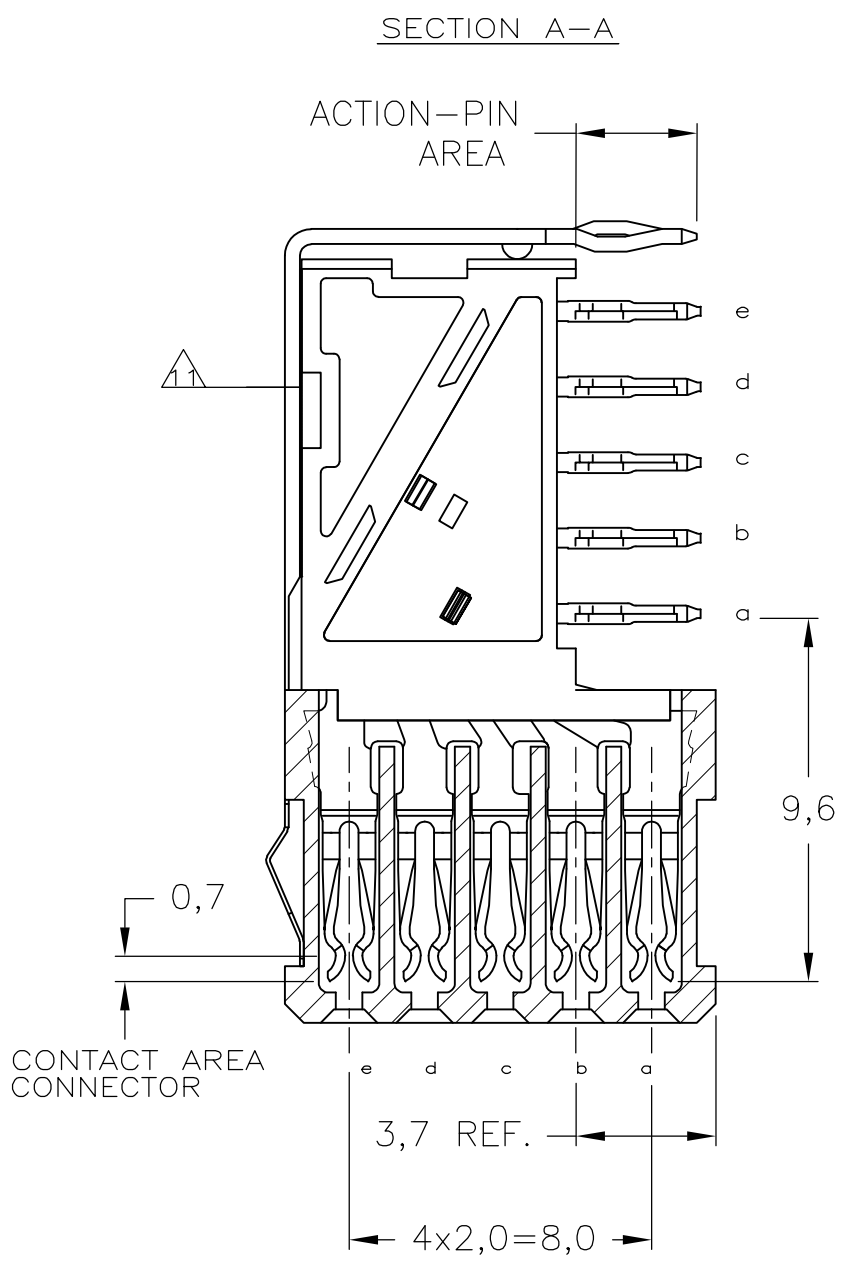
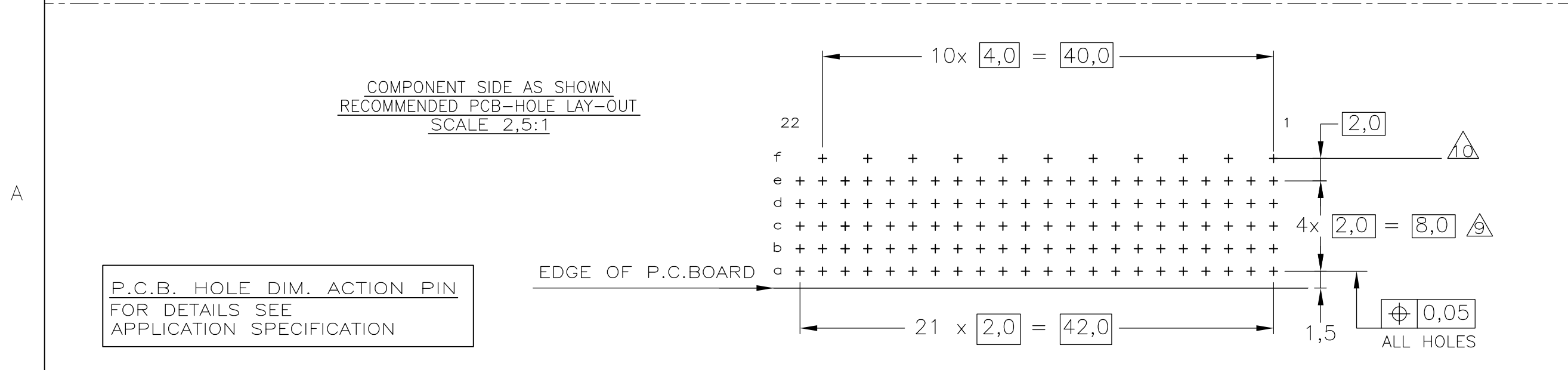
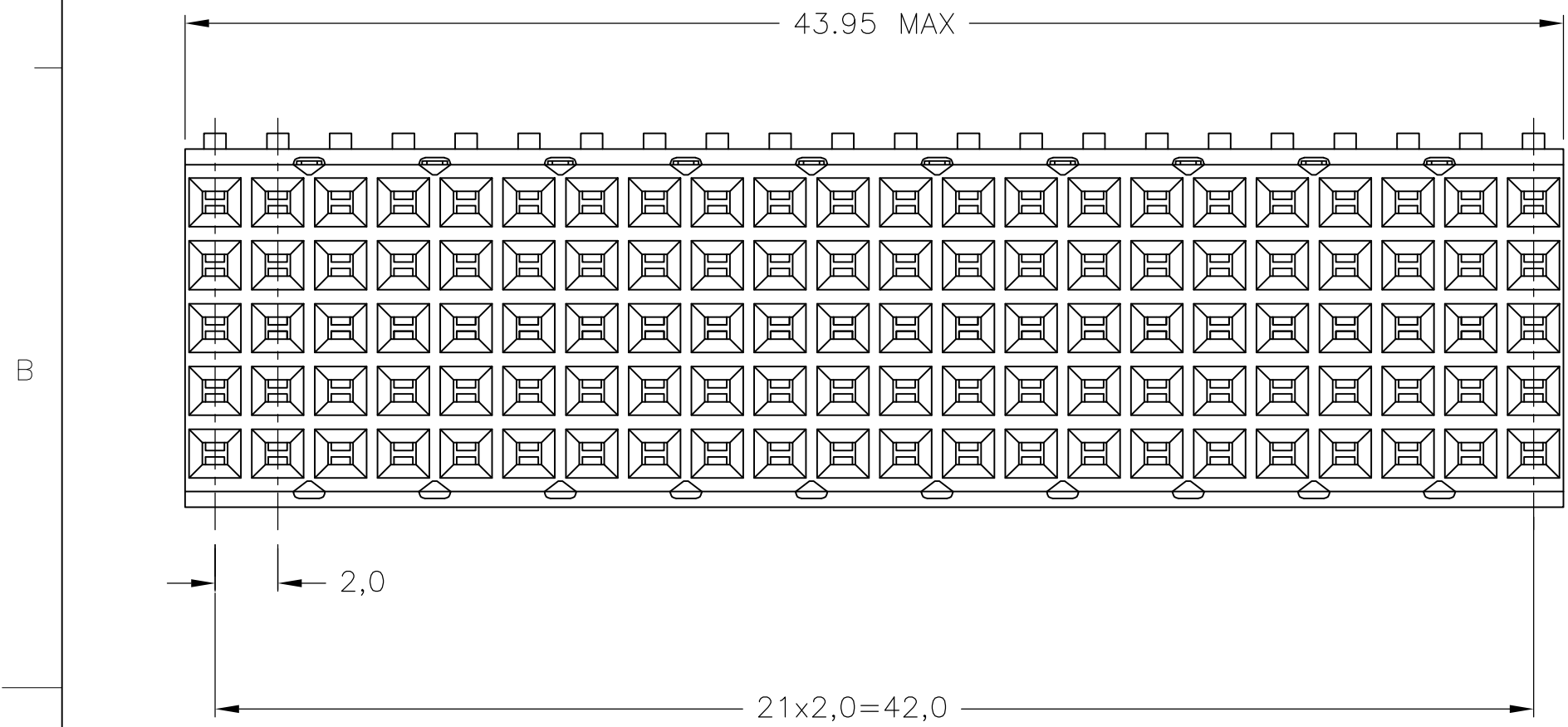
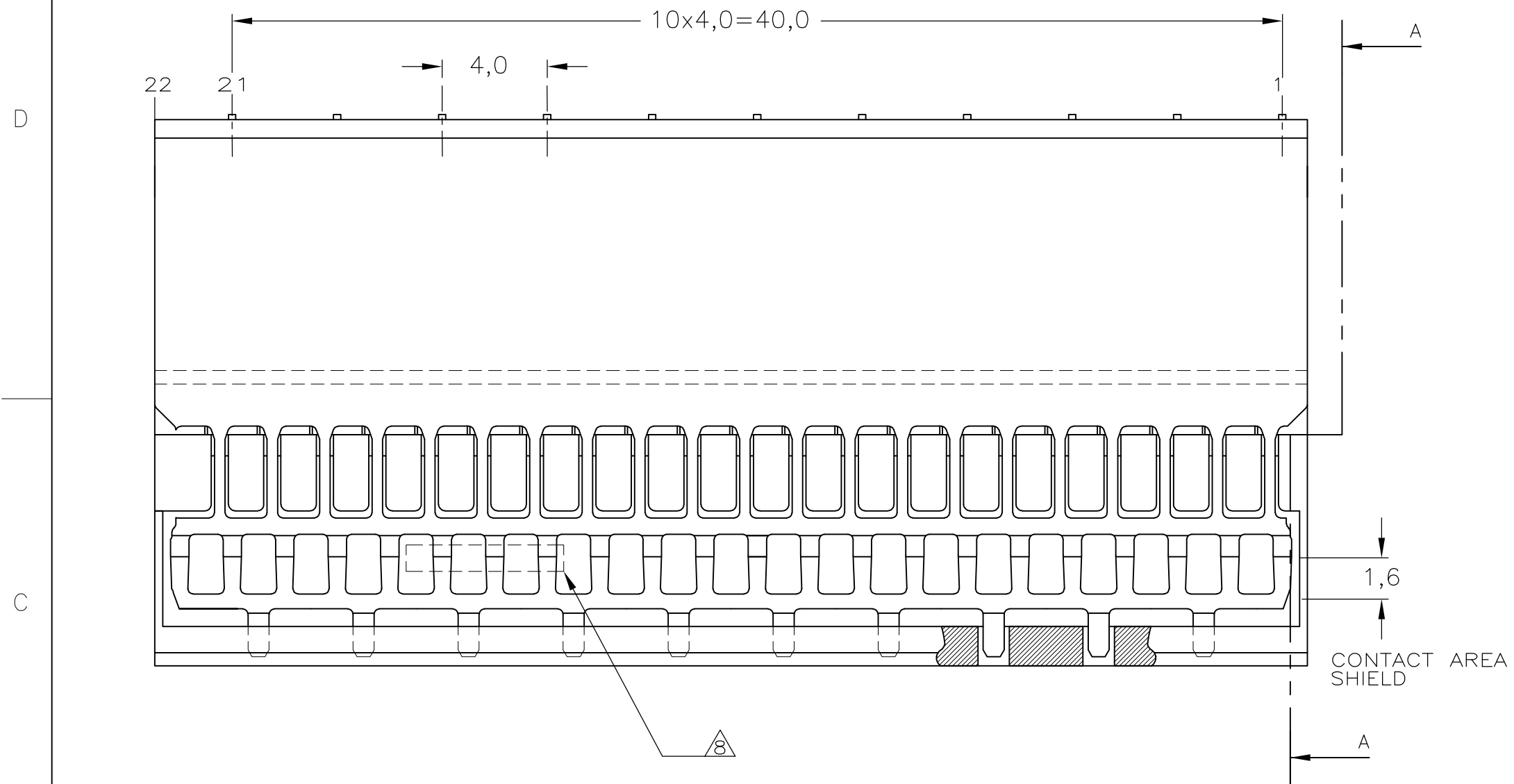




LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
H	-	E		REVISED PER ECR-12-008341	07MAY2012	SY	MQW

- NOTES:
- ⚠ MATERIAL CONTACTS; PHOSPHORBRONZE
 - ⚠ MATERIAL HOUSING; GLASSFILLED POLYESTER (GRAY)
 - ⚠ GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING (ENTIRE CONTACT): 1,27μm NICKEL MIN. AND ACTION PIN: 0,5μm TIN MIN.
 - FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE APPLICABLE SPECIFICATION REFERENCE FOR EACH DASH NUMBER.
 - ⚠ CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING IEC 61076-4-101 PERFORMANCE LEVEL 2.
 - ⚠ CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING IEC 61076-4-101 PERFORMANCE LEVEL 1.
 - ⚠ CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL III, CENTRAL OFFICE APPLICATIONS.
 - ⚠ CONNECTOR LUBRICATED WITH TELCORDIA GR-1217-CORE APPROVED LUBRICANT.
 - ⚠ PLATING SHIELD:
CONTACT AREA: 0,76μm Au MIN.
ACTION PIN : 0,5μm Sn MIN.
REMAINDER : Ni
 - ⚠ ASSEMBLY PRINTED WITH P/N AND DATECODE
 - ⚠ THE MARKING CAN APPEAR ON THE FRONT SIDE OR BACK SIDE.
 - ⚠ HOLE PATTERN FOR FEMALE CONNECTOR TYPE B-22 COLUMNS
110 PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID
 - ⚠ ROW "f" 11 PLATED THROUGH HOLES FOR UPPERSHIELD
 - ⚠ SHIELD MOUNTED ON CONNECTOR WITH DOUBLE SIDED ADHESIVE TAPE OR ADHESIVE
 - 12 BASIC P.N. LOWERSHIELD : 5352468.
 - ⚠ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
 - ⚠ 0.76μm MIN GOLD PLATING AT MATING SURFACE

13 OBSOLETE	2374	1	3-5352152-0
	2567	1	5352152-9
	247	1	5352152-4
	237	1	5352152-1
	FINISH	MATERIAL	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	20AUG2004	TE Connectivity	
		CHK	27OCT2004		
		APVD	27OCT2004	NAME	
		PRODUCT SPEC	108-19082	Z-PACK 2mm HM	
		APPLICATION SPEC	114-19029	TYPE B - 22 COLUMNS	
		WEIGHT	-	PRE-SHIELDED RECEPTACLE	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE	5:1
				SHEET	1 of 1
				REV	E

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9